

2017年2月吉日

お客様各位

日曹エンジニアリング株式会社

「第3回インターフェックス大阪」出展御案内

拝啓 春寒の候、貴社いよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は来る2017年2月15日（水）から2月17日（金）にかけてインテックス大阪にて開催されます「第3回インターフェックス大阪」に出展いたします。

クリーン&セイフティエンジニアリングを目指し、3D計測を利用した工期短縮やミリ化学デバイスシリーズを用いたプラントのダウンサイジングなど、医薬品業界に应用可能な多様な技術を御紹介します。

ご多用の事とは存じますが、是非当社ブースにお立ち寄りくださいますよう、お待ち申し上げます。

敬具

